

(11) Publication number:

06-289236

(43) Date of publication of application: 18,10,1994

(51)Int.CI.

G02B 6/08

(21)Application number: 05-095177

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

31.03.1993

(72)Inventor: KAKII TOSHIAKI

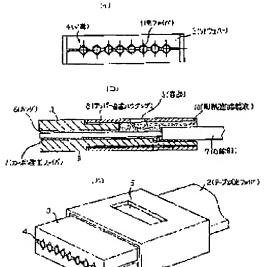
MIYABE KAZUMICHI

#### (54) OPTICAL FIBER ARRAY

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the crack of a silicon wafer, to enhance mass productivity, to lessen thermal deformation and to realize hermetic sealing by fixing the optical fiber array from its front end to a part of optical fiber glass parts by a binder and fixing the remaining part by an org. adhesive.

CONSTITUTION: An array plate of a sandwich type is formed by working V- grooves 4 on the silicon wafer 3 by means of diamond blades. Housings 8 are respectively formed by using an invar alloy. The front ends of the optical fibers 1 are fixed by the solder consisting of an Sb-Pb alloy and contg. Zn, Sb, Al, Ti, etc., and the other parts thereof are fixed by injecting an epoxy heat resistant adhesive from an invar alloy window part 5. The optical fibers are 18 optical fibers coated with carbon. An air vent is necessary in order to realize air relief at the time of adhering and fixing the coating part and the window part 5 or the exposed parts of the optical fibers are preferably formed for this purpose.



タン・ストを生まるシーフ。

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

19.12.1997

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3097385

[Date of registration]

11.08.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

## (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-289236

(43)公開日 平成6年(1994)10月18日

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>

識別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02B 6/08

審査請求 未請求 請求項の数23 FD (全9頁)

(21)出願番号

特願平5-95177

(22)出願日

平成5年(1993)3月31日

(71)出願人 000002130

住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72)発明者 柿井 俊昭

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電

気工業株式会社横浜製作所内

(72)発明者 宮部 一道

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電

気工業株式会社横浜製作所内

(74)代理人 弁理士 伊藤 穣 (外1名)

#### (54)【発明の名称】光ファイバアレイ

#### (57)【要約】

【目的】 光並列伝送に用いるLDアレイやPDアレイ と結合する、光ファイバを精度良く配置した光ファイバアレイ。

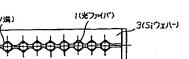
【構成】 (1) 光ファイバ先端部のハンダ固定、(2) 研削加工による光ファイバガイド溝の形成、(3) 完全なハーメチィックシール固定のため上下プレートに隙間の形成によりハンダ流入の容易さ、(4) 陽極接合による上下光ファイバとアレイプレートの固定、ハーメチィックシール固定等、(5) ハウジングにアンバー合金を用い低熱膨張対策、(6) G I 光ファイバをSM光ファイバの先端に融着接続して、NAの変化やコリメート光の形成、(2) カーボンファイバの

(7) カーボンコートファイバを用いる熱歪対策とハンダ接合。

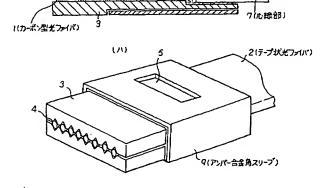
#### サンドイッチ型光 ファイバ アレイ

(D)

(1)



10(耐熱性接着剤)



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ファイバを位置決め保持する光ファイ バアレイにおいて、光ファイバは光ファイバアレイプレ ートに対して、光ファイバアレイの先端から光ファイバ ガラス部の一部までハンダで固定され、残部は有機接着 剤で固定されていることを特徴とする、光ファイバアレ ィ。

i

【請求項2】 ハンダと有機接着剤との境界部が、光フ ァイバアレイの上面に設けた窓部或いは光ファイバの上 の光ファイバアレイ。

【請求項3】 光ファイバとしてカーボンコートファイ バを用いることを特徴とする、請求項1記載の光ファイ バアレイ。

【請求項4】 ハンダがPb-Sn系合金であり、かつ 添加材として少なくともZn、Sb、Al、Ti、S i、Cuからなる群から選択された少なくとも1種以上 を含んでいることを特徴とする、請求項1記載の光ファ イバアレイ。

【請求項5】 光ファイバを位置決め保持する光ファイ 20 バアレイにおいて、光ファイバはシリコン、ガラス、セ ラミック等の上下プレートから形成されるガイド穴に収 納され、その外周部に金属スリーブが形成され、光ファ イバ及び該プレートと金属スリーブの隙間の一断面はす べてハンダでシール固定されていることを特徴とする、 光ファイバアレイ。

【請求項6】 金属スリーブがNi-Fe系アンバー合 金製であることを特徴とする、請求項5記載の光ファイ バアレイ。

【請求項7】 光ファイバガイド穴から流入したハンダ 30 が、該プレートと金属スリーブの隙間に連続して流入し ている構造になっていることを特徴とする、請求項5記 載の光ファイバアレイ。

【請求項8】 光ファイバをクランプする上下プレート 間に隙間があることを特徴とする、請求項5記載の光フ アイバアレイ。

【請求項9】 光ファイバを位置決め保持する光ファイ バアレイにおいて、光ファイバを保持するV溝の底部の 少なくとも片面はR面を有するアレイプレートにより構 チクランプされていることを特徴とする、光ファイバア レイ。

【請求項10】 V溝底部のRが5μm以上であること を特徴とする、請求項9記載の光ファイバアレイ。

【請求項11】 アレイプレートがSiで形成され、V 溝面側が金属コーティングされており、光ファイバの先 端がハンダで上下のアレイプレートと固定されているこ とを特徴とする、請求項9記載の光ファイバアレイ。

【請求項12】 上下のアレイプレート外側に、上下プ レート及び光ファイバを加圧する板バネを備えているこ 50 とを特徴とする、請求項9記載の光ファイバアレイ。 【請求項13】 板バネがNi-Fe系アンバー合金で

あることを特徴とする、請求項12記載の光ファイバア

【請求項14】 光ファイバを位置決め保持する光ファ イバアレイにおいて、光ファイバガイド穴を形成する光 ファイバアレイの上下プレートが陽極接合で接合されて いることを特徴とする、光ファイバアレイ。

【請求項15】 光ファイバは、少なくとも一方がSi 面露出部に設けてあることを特徴とする、請求項1記載 10 で形成され、他方がガラスまたはガラス薄膜を形成した Siで形成されていることを特徴とする、請求項14記 載の光ファイバアレイ。

> 【請求項16】 光ファイバと上下プレートとの隙間 が、光ファイバとアレイプレートのV構斜辺と光ファイ バとの隙間より大きいことを特徴とする、請求項14記 載の光ファイバアレイ。

> 【請求項17】 光ファイバを位置決め保持する光ファ イバアレイにおいて、光ファイバガイド穴を形成するア レイプレートの他に、Ni-Fe系アンバー合金が光フ ァイバ心線部固定部の一部に使用されていることを特徴 とする、光ファイバアレイ。

> 【請求項18】 アンバー合金プレートとアレイプレー トが光ファイバ心線部を挟み込むように形成されている ことを特徴とする、請求項17記載の光ファイバアレ 1.

> 【請求項19】 アンバー合金が角スリーブ形状をして おり、その内部に光ファイバを保持するアレイプレート が一部挿入されていることを特徴とする、請求項18記 載の光ファイバアレイ。

【請求項20】 光ファイバを位置決め保持する光ファ イバアレイにおいて、基幹光ファイバが単一モード光フ ァイバで構成され、その先端に一定長の分布屈折率型光 ファイバが融着接続されて光ファイバアレイ先端部に位 置決め収納されていることを特徴とする、光ファイバア レイ。

【請求項21】 基幹光ファイバ、分布屈折率型光ファ イバの少なくとも一方がカーボン光ファイバであること を特徴とする、請求項20記載の光ファイバアレイ。

【請求項22】 少なくとも単一モード光ファイバと分 成され、光ファイバがアレイプレートによりサンドイッ 40 布屈折率型光ファイバとの融着部を位置決めする光ファ イバアレイプレートの光ファイバガイド穴部が、他のガ イド穴部より大きく拡大されていることを特徴とする、 請求項20記載の光ファイバアレイ。

> 【請求項23】 光ファイバを位置決め保持する光ファ イバアレイにおいて、光ファイバを固定する接着剤は、 260℃×10秒の加熱においてガス発生量が重量比1 %以下であることを特徴とする、光ファイバアレイ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光並列伝送に用いるL

DアレイやPDアレイと結合する、光ファイバを精度良く配置した光ファイバアレイに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】例えば、シリコン(以下、単にSiという)をエッチング加工して形成したV構で光ファイバを挟み込んで位置決めする構造の光ファイバアレイが知られている(1985年,10月発行、Journal of Lighwave Technology vol. LT-3 No. 5,1159頁)。また、特開平4-86802 号公報には、2つのL字型磁石を対向させて光ファイバを挟み込む構造の光ファイバアレ 10イが知られている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の光ファイバガイド用V溝は、Siエッチィング加工により形成しているために、V溝先端で応力集中が発生し、Siアレイが欠けてしまうという問題を有していた。また、LDアレイやPDアレイと光ファイバアレイを調心固定する場合は、ハンダ接合やYAGレーザを用いるために、光ファイバアレイにも熱が伝導し、200℃以上に加熱される。

【0004】そのために、部品組立状態によりミクロンオーダーで歪が発生し、結合部が劣化したり、光ファイバアレイ周辺の接着剤からガス発生が起こったり、或いは結露して特性が劣化する等の問題を有していた。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、従来の光ファイバアレイが有していた課題、即ち① エッチィング V 溝 S i の欠け、割れ、② 光ファイバのハーメチィックシールによる固定、③ 熱変形対策、④ レンズ内蔵光ファイバアレイなどについて種々検討した結果、【0006】(1) 光ファイバ先端部のハンダ固定、

(2) 研削加工による光ファイバガイド溝の形成、(3) 完全なハーメチィックシール固定のため上下プレート に隙間の形成によりハンダ流入の容易さ、(4) 陽極接合

による上下の光ファイバアレイプレートの固定とハーメ チィックシール固定及び熱歪対策、(5) ハウジングに アンバー合金を用いることによる低熱膨張対策、(6)

G I 光ファイバをS M 光ファイバの先端に融着接続し、一定長の光ファイバアレイ先端に設けることにより N A を変化させたり、コリメート光を形成できること、(7)

カーボンコートファイバを用いる熱歪対策とハンダ接合を可能とする等の手段を講ずることにより、本発明を 完成するに至った。

【0007】すなわち、本発明は、基本的に下記の実施態様に示される構造により特徴ずけられる。

① 光ファイバが、光ファイバアレイプレートに対して 光ファイバアレイの先端から光ファイバガラス部の一部 までハンダで固定され、残部は有機接着剤で固定されて いる光ファイバアレイを提供する。また、(イ) ハンダ と有機接着剤との境界部が、光ファイバアレイの上面に 50 設けた窓部或いは光ファイバの上面露出部に設けてある 点にも特徴を有する。 (ロ) 光ファイバとしてカーボン コートファイバを用いる点にも特徴を有する。また、

(ハ)ハンダがPb-Sn系合金であり、かつ添加材として少なくともZn、Sb、Al、Ti、Si、Cuのいずれかである点にも特徴を有する。更に、

【0008】② 光ファイバはシリコン、ガラス、セラミック製等の上下プレートから形成されるガイド穴に収納され、その外周部に金属スリーブが形成され、光ファイバ及び該プレートと金属スリーブの隙間の一断面はすべてハンダでシール固定されている光ファイバアレイをも提供する。また、(イ) 金属スリーブがNi-Fe系アンバー合金製である点にも特徴を有する。また、

(ロ) 光ファイバガイド穴から流入したハンダが、該プレートと金属スリーブの隙間に連続して流入している構造になっている点にも特徴を有する。また、(ハ) 光ファイバをクランプする上下プレート間に隙間がある点にも特徴を有する。また、

【0009】③ 光ファイバを保持するV溝の底部の少なくとも片面はR面を有するアレイプレートにより構成され、光ファイバがアレイプレートによりサンドイッチクランプされている光ファイバアレイをも提供する。また、(イ) V溝底部のRが5μm以上である点にも特徴を有する。また、(ロ) アレイプレートがSiで形成され、V溝面側が金属コーティングされ、光ファイバの先端がハンダで上下のアレイプレートと固定されている点にも特徴を有する。また、(ハ)上下のアレイプレート外側に、上下プレート及び光ファイバを加圧する板バネを備えている点にも特徴を有する。また、(二) 該板バ30 ネがNiーFe系アンバー合金である点にも特徴を有する。更に、

【0010】 ④ 光ファイバガイド穴を形成する光ファイバアレイの上下プレートが陽極接合で接合されている光ファイバアレイをも提供する。また、(イ)光ファイバは、少なくとも一方がSiで形成され、他方がガラスまたはガラス薄膜を形成したSiで形成されている点にも特徴を有する。また、(ロ)光ファイバと上下プレートとの隙間が、光ファイバとアレイプレートのV溝斜辺と光ファイバとの隙間より大きい点にも特徴を有する。40 更に、

【0011】⑤ 光ファイバガイド穴を形成するアレイプレートの他に、NiーFe系アンバー合金が光ファイバ心線部固定部の一部に使用されている光ファイバアレイをも提供する。また、(イ)アンバー合金プレートとアレイプレートが光ファイバ心線部を挟み込むように形成されている点にも特徴を有する。また、(ロ)アンバー合金が角スリーブ形状をしており、その内部に光ファイバを保持するアレイプレートが一部挿入されている点にも特徴を有する。更に、

【0012】⑥ 基幹光ファイバが単一モード光ファイ

10

バで構成され、その先端に一定長の分布屈折率型光ファ イバが融着接続されて光ファイバアレイ先端部に位置決 め収納されている光ファイバアレイをも提供する。ま た、(イ)基幹光ファイバ、分布屈折率型光ファイバの 少なくとも一方がカーボン光ファイバである点にも特徴 を有する。また、(ロ)少なくとも単一モード光ファイ バと分布屈折率型光ファイバとの融着部を位置決めする 光ファイバアレイプレートの光ファイバガイド穴部が、 他のガイド穴部より大きく拡大されている点にも特徴を 有する。更に、

⑦ 光ファイバを固定する接着剤は、260℃×10秒 の加熱においてガス発生量が重量比1%以下である光フ アイバアレイをも提供する。

【0013】以下、本発明を図面などを参考にして更に 詳細に説明する。図1は、本発明のサンドイッチ型光フ ァイバアレイの構造を示す模式図である。図1-(イ) はその横断面を示す模式図であり、図1-(ロ)は縦断 面図であり、図1-(ハ)はその斜視図である。図1に おいて、1は光ファイバ、2はテープ状光ファイバ、3 はSi ウエハー、4 はV 溝、5 は窓部、6 はハンダ、7 20 ス部のみを固定するのが良い(実施態様 $\mathbb Q$ )。 は心線部、8はアンバー合金ハウジング、9はアンバー 合金角スリーブ、10は耐熱性接着剤である。

【0014】図2は、図1のサンドイッチ型光ファイバ アレイに限定されずに、光ファイバ及び上下プレート2 0と金属スリーブ21との隙間形成によるハンダ固定の 状態を示す光ファイバアレイの構造を示す模式図であ

【0015】図2-(イ)はその横断面を示す模式図で あり、2 - (0) は2 - (1) におけるA - A' の 縦断面図であり、図1-(ハ)はその光ファイバアレイ 30 のLDモジュール固定の状態を示す模式図である。図2 において、1は光ファイバ、3は5iウエハー、6はハ ンダ、7は心線部、8はアンバー合金ハウジング、10 は耐熱性接着剤、20は上下プレートの隙間、21は角 スリーブ又はプレススリーブである。

【0016】図3は、本発明の光ファイバアレイに用い るバネ性スリーブ及びSiウエハー加工の状況を示す模 式図である。図3-(a)は角スリーブ型バネ性スリー ブの斜視図を示し、図3-(b)はプレス型バネ性スリ ーブの斜視図を示し、図3- (c)は加工に供するSi ウエハーのV溝形成を示す斜視図並びにダイヤモンド製 V字ブレードを用いるV溝の研削加工の状態を示す概略 図であり、図3-(d)はV構形成したSiウエハーの 切断処理の状態を示す斜視図である。図3において、3 はSiウエハー、4はV溝、5は窓部、11はダイヤモ ンド製V字ブレードである。

【0017】図4は、本発明の陽極接合型光ファイバア レイの構造を示す模式図である。図4において、2はテ ープ状光ファイバ、3はSiウエハー、4はV構、5は 窓部、12はプレート型アンバー合金、13は陽極接合 50 面、14はガラスまたはガラス蒸着したSiウエハーで

【0018】図5-(イ)~(二)は、本発明の陽極接 合型光ファイバアレイにおける各種V構構成例を示すS i ウエハーの横断面を示す断面図である。図5におい て、1は光ファイバ、3はSiウエハー、4はV溝、1 4はガラスまたはガラス蒸着したSiウエハーである。 【0019】図6は、本発明の先端分布屈折率型SM光 ファイバアレイの外観を示す模式図である。図6-(イ) はその平面図であり、図5-(ロ) は縦断面図で ある。図6において、2′は多心光ファイバテープ、1 5はGI光ファイバ、16はSM光ファイバ、17は融 着部対応V溝拡大部、18はV溝アレイプレートであ

【0020】(1) ハーチックシール:LDアレイモジュ ール等の信頼性は管理上重要な課題であるが、光ファイ バをハンダ固定することにより実現できる。また、ハン ダが光ファイバ被覆部まで接触すると、被覆が溶解し、 多量のガス発生が生じるので、ハンダは光ファイバガラ

【0021】ハンダは超音波振動を与えながら光ファイ バ先端から送り込むのが普通であるが、その後の被覆部 の接着固定時に空気逃げを実現するには、エアベントが 必要であり、そのために、例えば図1の(ロ)に示すよ うに窓部5或いは光ファイバの露出部を設けておくと良 い〔実施態様①- (イ)〕。即ち、窓部5或いは光ファ イバの露出部でハンダと接着剤の境界を作ることにな る。さらに、このような窓部或いは光ファイバの露出部 を設けておく効果として、更に窓部或いは光ファイバの 露出部で隙間が広がるので、ハンダ上昇の上限ストップ になるし、従って光ファイバの位置制御につながる。

【0022】ところで、光ファイバはハンダ固定時に2 00℃以上の熱作用を受けるので、光ファイバ表面のク ラックが急成長し、光ファイバが破断し易くなるが、光 ファイバとして予めカーボンコートしてあるものを用い ると、クラックの成長を抑制できる〔実施態様**①**-(D)).

【0023】そのためには、光ファイバを構成するガラ スの接合に適するハンダが必要である。そのハンダとし 40 て通常のPb-Sn系合金に、Zn、Sb、Al、T i、Si、Cuなどの添加材を加えることにより、酸素 を媒介にした可能となる〔実施態様①- (ハ)〕。

【0024】その場合に、ハンダに対する上記添加材の 配合量はハンダ100重量部当たり0.01~5重量 部、好ましくは0.05~1.5重量部である。添加材 の配合量が 0.01 重量部未満の場合、ガラスに対する 充分な接合力が得られないし、また5重量部を越えて配 合しても接合力が向上しないし、むしろハンダ自体の性 状を損なう。

【0025】光ファイバアレイは、LDモジュールにハ

20

ンダで固定するが、完全にハーメチィックシールが必要とする場合には、図2に示されるように角スリーブ又はプレススリーブ21とSiウエハー3やガラスアレイ14との隙間20が重要である。

【0026】そこで、図2-(イ)、(ロ)に示すように光ファイバ先端から注入したハンダ6がこの隙間20に回り込むように設計しておけば、A-A'断面は完全にハーメチィックシールされ、LDモジュールと角スリーブ又はプレススリーブ21の外周をハンダでシール固定するようにすると、図2-(ハ)に示すように全体を10ハーメチィックシールすることができる。すなわち、上下プレートに隙間20があると、ハンダがスリーブに流入し易いものである〔実施態様②、②-(イ)、(ロ)、(ハ)〕。

【0027】接着剤も耐熱性がもちろん要求され、260℃×10秒の加熱で重量比減1%を越えるものはLDレンズ等に再付着して劣化の恐れがあるので、260℃×10秒の加熱でガス発生量が重量比1%以下である接着剤、例えばエポキシ系接着剤が望ましい(実施態様⑦)。

【0028】(2) 光ファイバアレイ構造:図1の(ロ)に示すように、アンバー合金で同様にハウジングを形成し、窓部5或いは光ファイバの上面露出部を作るとハンダ固定も容易になる〔実施態様①-(イ)〕。光ファイバアレイ構造とは、基本的に図1に示すサンドイッチ型と図3に示す陽極接合型とに区分される。

【0029】サンドイッチ型とは、図5に示されるようにSi-V溝のアレイプレート18で光ファイバを挟み込む構造である(実施態様③)。この場合、光ファイバを保持するV溝の底部の少なくとも片面はR面を有する30アレイプレートにより構成されている必要がある。すなわち、Si-V溝のアレイプレート18、18のV溝の底部は両面がR面を有しても或いは片面のみR面を有しており他の面がフラットであっても同様の効果が期待できる。更にその外周よりアンバー合金でバネ加圧することにより光ファイバの組立てが容易になる〔実施態様③ - (ハ)〕。

【0030】アンバー合金は、NiーFe系合金である 〔実施態様③-(二)〕。例えば、42%Niの場合に 熱膨張率が4.4×10°(30~300℃)で小さ く、36%Niの場合に熱膨張率が2.0×10°程 度まで低膨張化できて、光ファイバアレイをLDモジュ ールに固定する時に、熱を印加しても変形が少ないとい う利点を有している。

【0031】図2-(b)に示すように、プレス成形したバネ性スリーブにしても良いしまた角スリーブにして 用いても良い〔実施態様③-(ロ)〕。更に、図2の (c)に示すように、アレイV溝をダイヤモンド刃を用いた研削加工で形成することにより、V溝底部に5μm 以上のR部を付けることができる〔実施態様③- (1))。

【0032】そのために、従来のエッチィングV構では応力集中欠けが多発していたのを防止できる。 図2の (C)では、V字ダイアモンドブレード (刃)を用いてウエハーに連続加工したチップをキクリ返している状態を示す。特に、図2の(d)に示すように、連続加工したチップをキクリ返して光ファイバをサンドイッチするので、同一ピッチで高精度に位置決めできる〔実施態様③-(ロ)〕。

【0033】図3に陽極接合型の光ファイバアレイ外観図を示すが、上下アレイを完全に一体化できるので、側面のハーメッチシールは完全になる〔実施態様**③**-

(二)〕。陽極接合はシリコンウエハー(単にSiという)3とパイレックスガラス、アミノ珪酸ガラス等のガラス又はガラス蒸着したSill等を接合し、約400℃、1000V程度印加することにより接合を行うものである〔実施態様④、④ー(イ)〕。

【0034】光ファイバと上下プレートとの隙間が、光ファイバとアレイプレートのV構斜辺と光ファイバとの隙間より大きいようにすることが望ましい〔実施態様④ - (ロ)〕。このように光ファイバと上下プレートとの隙間が、光ファイバとアレイプレートのV構斜辺と光ファイバとの隙間より大きくないと、高精度位置決めの点で好ましくない。

【0035】ガラス14内部のNaイオンが電界により移動し、Si-O結合が発生する。SiとSiを結合する場合は、図3に示されるように片面のSiにガラスを薄膜蒸着したもの14を用いると、50~60Vの低電圧でも接合できる。この場合に、予め上下プレート12を陽極接合した後に、光ファイバ1を挿入することになり作業が楽にできる〔実施態様④-(イ)〕。

【0036】図4(イ)~(二)に示すように、陽極接合型光ファイバアレイにおけるV溝形状は各種タイプに適用できる。特に、V溝に光ファイバを押しつけて固定する場合は、上プレートと光ファイバのクリアランスを大きく取れ、挿入作業性もより楽になる〔実施態様①、②一(ロ)〕。また、ガラス14は透明なのでハンダ充填具合の観察も容易になる。また、次に説明するように、図5に示されるGI光ファイバ15付きSM光ファイバ16の位置確認も容易になる(実施態様⑥)。

【0037】(3) LDアレイモジュール:また、 光ファイバガイド穴を形成するアレイプレートの他に、NiーFe系アンバー合金が光ファイバ心線部固定部の一部に使用されている光ファイバアレイとするのが望ましい(実施態様⑤)。

【0038】Ni-Fe系アンバー合金が光ファイバ心線部固定部の一部に使用されていないと、熱変形歪みの点で好ましくない。更に、アンバー合金プレートとアレイプレートが光ファイバ心線部を挟み込むように形成されるのが望ましい〔実施態様⑤-(イ)〕。この場合

に、この構造を採用することにより剛性向上の点で良

【0039】また、アンバー合金が角スリーブ形状を し、かつその内部に光ファイバを保持するアレイプレー トが一部挿入されるようにすることにより、信頼性の点 で良い〔実施態様⑤- (ロ)〕。

【0040】LDアレイモジュールに光ファイバアレイ を調心結合する際に、集光用には従来はセフォックレン ズ(商品名)を用いて個別に作成していたために、LD ファイバアレイとの調心固定という2段階の調心を実施 していた。そのために、作業が大変でコストアップとな り、かつ損失増も大きかった。

【0041】本発明では、図5に示されるように前述し た光ファイバアレイにGI光ファイバ15を一定長融着 したSM光ファイバ16を用いることにより、NAの変 換や光のコリメート系などの目的に応じて光処理を光フ ァイバアレイに内蔵した形で実現できる(実施態様 6) 。

【0042】GI光ファイバ15とSM光ファイバ16 20 とは融着接続時に自動調心して融着する。外径は等しい 方が好ましいが、20~30%程度の差は、融着時にガ ラスの自己調心が作用するので問題は少ない。

【0043】なお、同様に、カーボンコート光ファイバ を用いると信頼上好ましい〔実施態様⑥- (イ)〕。こ の場合に、融着時の熱でカーボンを除去をすることによ り、GI光ファイバ15とSM光ファイバ16の融着部 が容易に識別でき、画像処理を用いた自動切断、研磨シ ステムもやり易くなる [実施態様⑤]。

【0044】GI光ファイバ16は目的に応じてΔnや 30 コア径を設定すればよく、専用のものを用意するとよ い。外径まで全てコア材でも勿論構わない。また、融着 部はサブミクロンオーダーで外径が変化する場合が多い ので、図5に示すように、ガイド溝(融着部対応Ⅴ溝拡 大部) 17に逃げ部を作っておくと、高精度な位置決め をやり易い〔実施態様⑥-(ロ)〕。逃げ部をSM光フ ァイバ16側全体に拡げてもよい。先端のGI光ファイ バ15を正確に位置決めすればよい。

【0045】なお、光ファイバ位置決めに関しては、多 心光コネクタ等でも実施されているが、本発明では調心 40 永久固定でかつハーメチックシールを実現するものであ り、従来の多心光コネクタとは全く異なるものである。 [0046]

【実施例】本発明は下記の実施例により具体的に説明す るが、これらは本発明の範囲を制限しない。シリコンウ エハーにダイアモンドブレードでV溝加工を行い、サン ドイッチ型と陽極接合型のアレイプレートを作成した。 V構の偏心は $\pm 0$ .  $3 \mu$  mで加工した。

【0047】また、図1に示すようにアンバー合金を用

Pb系合金でZn、Sb、Al、Ti、等を含有するハ ンダで先端を約4mm程度固定し、他の部分をエポキシ 系耐熱性接着剤 (260℃×10秒加熱下のガス発生量 が0.1%である)でアンバー合金窓部5より注入して 固定した。

【0048】光ファイバはカーボンコートされた18心 光ファイバであり、ピッチは250μmのもので実施し た。また、光ファイバ外径は125±0. 3μmのもの を使用し、コア偏心もすべて 0. 3 μ m以内のものを用 とセフォックレンズ調心固定及びセフォックレンズと光 10 いて組立後、1心と18心目を基準にして他の光ファイ バの偏心を測定すると、平均 0. 4μmで最大でも 0.  $8 \mu \text{ m}$ とすべて 1.  $0 \mu \text{ m}$ 以内に抑えることができた。 【0049】陽極接合型では、シリコンウエハーとパイ レックスとを400℃、1000Vで接合した。また、 サンドイッチ型では、V溝底部Rは20μmのサイズで 加工したので、取扱時や衝撃テストでも割れるものは1 ケもなかった。

#### [0050]

【発明の効果】以上の通り、本発明の特定の光ファイバ アレイの構造を採用したので、以下の効果が得られる。

- ① R付きV溝ガイドを用いるので、シリコンウエハー の割れを防止でき、量産性の高いV溝加工の光ファイバ アレイにできる。
- ② ハンダ固定を組合せることにより、ハーメチックシ ールを実現できる。
- ③ アンバー合金を組合せることにより、熱変形を低減 できる。
- ④ レンズ内蔵の光ファイバアレイとすることにより、 従来のLDモジュールとの調心工程を1回で完了でき

【0051】⑤ カーボンコートファイバを用いること により、信頼性の高い光ファイバアレイが得られる。

- ⑥ 陽極接合型光ファイバアレイにより、側面ハーメチ ックシールをより確実にし、熱変形しにくい構造を実現 した。
- アンバー合金ハウジングでサンドイッチアレイを加 圧することにより、光ファイバの取付けが容易になっ た。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のサンドイッチ型光ファイバアレイの構 造を示す模式図である。

【図2】図2は、光ファイバ及び上下プレートと金属ス リーブの隙間形成によるハンダ固定の状態を示す光ファ イバアレイの構造を示す模式図である。

【図3】本発明の光ファイバアレイに用いるバネ性スリ ーブ及びSiウエハー加工の状況を示す模式図である。

【図4】本発明の陽極接合型光ファイバアレイの構造を 示す模式図である。

【図5】本発明の陽極接合型光ファイバアレイにおける いてハウジングをそれぞれ作成し、光ファイバをSb- 50 各種V溝構成例を示すSiウエハーの状態を示す断面図

である。

【図6】本発明の先端分布屈折率型 S M 光ファイバアレイの外観を示す模式図である。

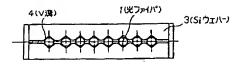
#### 【符号の説明】

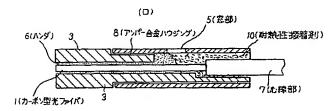
- 1 光ファイバ
- 1'カーボンコート型光ファイバ
- 2 テープ状光ファイバ
- 2, 多心光ファイバテープ
- 3 Siウエハー
- 4 V溝
- 5 窓部
- 6 ハンダ
- 7 心線部

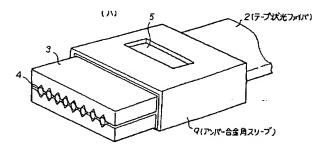
【図1】

サンドイッチ型光 ファイバ アレイ

(1)

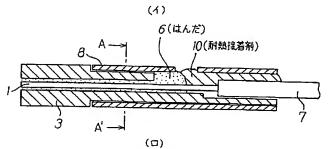


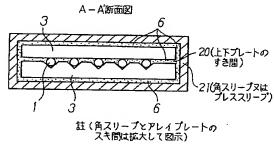




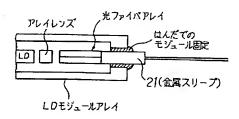
- 8 アンバー合金ハウジング
- 9 アンバー合金角スリーブ
- 10 耐熱性接着剤
- 11 ダイヤモンド製V字ブレード (刃)
- 12 プレート型アンバー合金
- 13 陽極接合面
- 14 ガラス又はガラス蒸着したSiウエハー
- 15 GI光ファイバ
- 16 SM光ファイバ
- 10 17 融着部対応V溝拡大部
  - 18 V溝アレイプレート
  - 20 上下プレートの隙間
  - 21 角スリーブ又はプレススリーブ

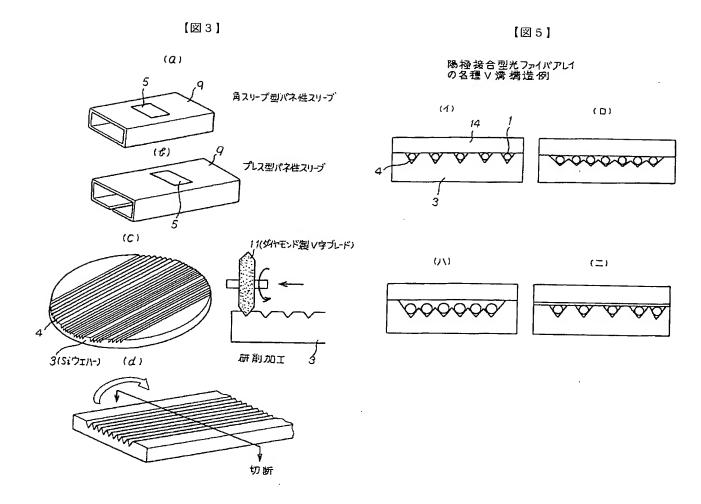
#### 【図2】



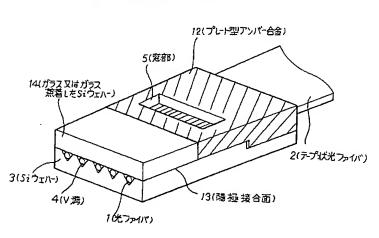


(11)





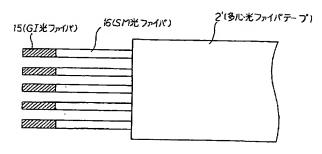
【図4】 陽極接合型光ファイバアレイ



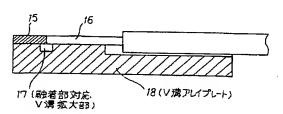
【図6】

### 先端分布屈折率型SM光ファイバアレイ

(1)



(0)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

efects in the images include but are not limited to the items checked:	
BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
DFADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.